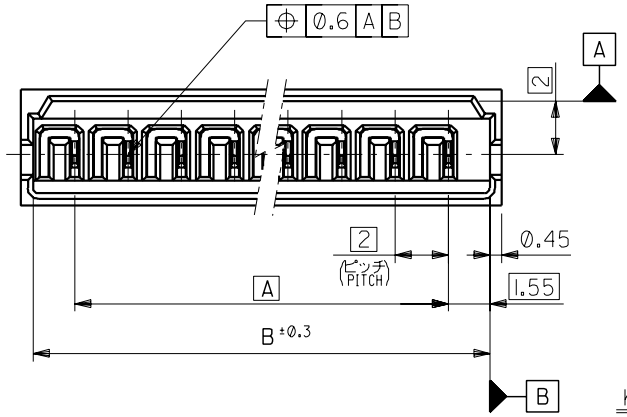
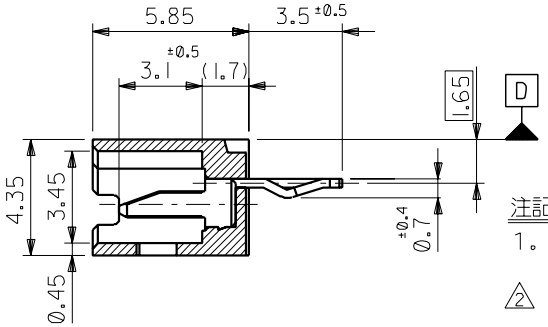
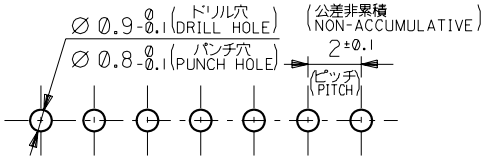
ENG. NO SD-53014-**1*

EDP NO.

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



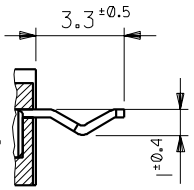




基板取付穴推奨寸法（参考） t = 1.6
RECOMMENDED P.C.BOARD HOLE DIMENSION (REFERENCE) t = 1.6

2極品のキンク形態図
KINK FORM FOR 2 CKTS.

両方のテールにキンクを施す。
SOLDER TAIL KINK SHOULD BE ADDED ON BOTH TAILS.



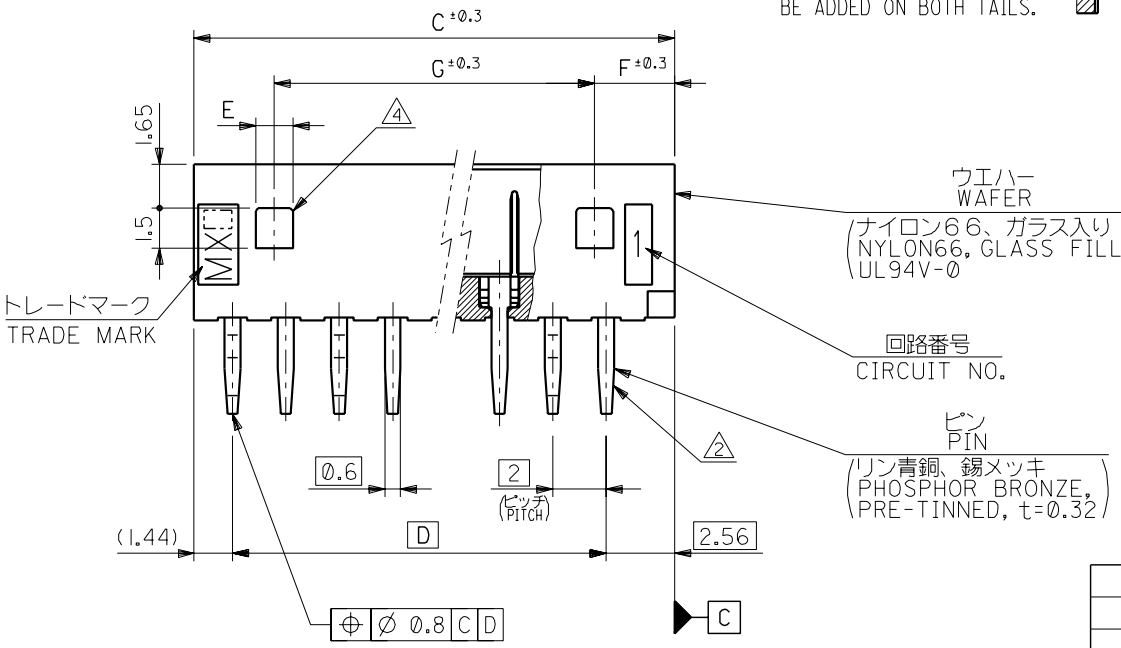
注記 NOTES

1. 嵌合相手 ： 51004−＊＊00
MATES WITH : 51004-**00

△2 3極品以上のキンク加工については、1極おきに2箇所以上に施すこと。
KINK TO BE ADDED ON THE ODD NUMBER SOLDER TAILS. (FROM THE TRADE MARK SIDE.)

△3 ＊マークは、色を表わします。
* MARK INDICATES DYED COLOR :
"1" 黒 BLACK, "2" 赤 RED, "3" 黄 YELLOW, "4" 青 BLUE

△4 ロック用の穴は、2極品及び3極品に1ヶ、4極品以上は2ヶとする。
LOCKING HOLE : 1 PLACE FOR 2, 3 CKTS, 2 PLACES FOR 4 CKTS. AND MORE THAN 4 CKTS.



G	F	E	D	C	B	A	ENG. NO. △3	極数 NO. OF CKTS.
26	3	1.4	28	32	31.1	28	53014-151*	15
24	3	1.4	26	30	29.1	26	-141*	14
22	3	1.4	24	28	27.1	24	-131*	13
20	3	1.4	22	26	25.1	22	-121*	12
18	3	1.4	20	24	23.1	20	-111*	11
16	3	1.4	18	22	21.1	18	-101*	10
14	3	1.4	16	20	19.1	16	-091*	9
12	3	1.4	14	18	17.1	14	-081*	8
10	3	1.4	12	16	15.1	12	-071*	7
8	3	1.4	10	14	13.1	10	-061*	6
6	3	1.4	8	12	11.1	8	-051*	5
4	3	1.4	6	10	9.1	6	-041*	4
//	4	3.4	4	8	7.1	4	-031*	3
//	3	1.4	2	6	5.1	2	53014-021*	2

角度 ANGLE	±3°
30 以上 OVER	±0.3
10 以上 30 未満 OVER UNDER	±0.25
10 未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

LTR 記号	REVISION RECORD 変更内容	DR. CHK.	DATE 日付
B	変更 REVISED (J50425)	Y.M H.H	'95/6/12
A	変更及び再作成 REVISED & REDRAWN (J20435)	M.H H.II	'92/5/27

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

材料 MATERIAL 図中参照 SEE DWG.

仕上げ FINISH //

適用電線範囲 WIRE RANGE //

被覆外径 INS. RANGE //

DRAWN BY M.HENMI '92/5/27 | CHK'D BY '95/6/12 H.HIRAMOTO

APP'D BY '95/6/12 M.FUKUSHIMA | 尺度 SCALE 5-1

MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社

EDP. NO.

ENG. NO. SD-53014-**1* | REV B

TITLE 名称
2.0 LOW PROFILE WAFER ASS'Y (DYED COLOR)

53014.S03 A

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

MXJ-8